

# HC8

## High current power inductors



### Applications

- Multi-phase regulators
- Voltage Regulator Modules (VRMs)
- Distributed power systems DC-DC converters
- Desktop and server VRMs and EVRDs
- Point-of-Load (POL) modules
- Field Programmable Gate Array (FPGA) DC-DC converters
- Battery power systems
- High current power supplies
- Data networking and storage systems

### Product description

- Surface mount inductors, 4.0mm height, designed for higher speed switch mode applications requiring low voltage and high current
- Design utilizes high temperature powder iron material with a non-organic binder to eliminate thermal aging
- Inductance Range from 0.175 uH to 47.3 uH
- Current Range from 2.2 to 76 Amps
- Frequency Range 1kHz to 500kHz

### Environmental data

- Storage temperature range (component): -40°C to +155°C
- Operating temperature range: -40°C to +155°C (ambient plus self-temperature rise)
- Solder reflow temperature: J-STD-020D compliant

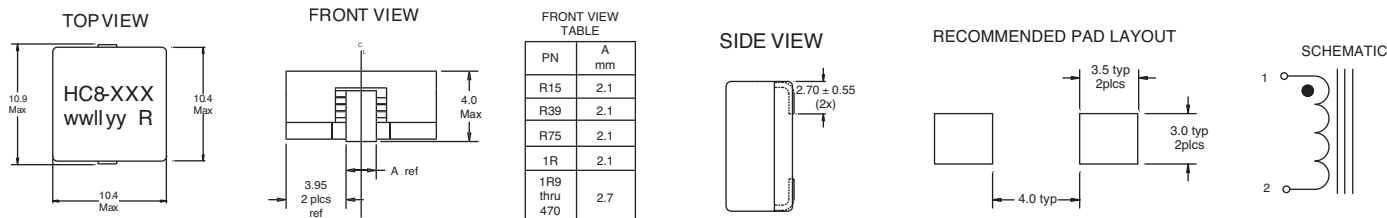


**Product specifications**

Part number <sup>6</sup>	OCL <sup>1</sup> (µH) ±20%	I <sub>rms</sub> <sup>2</sup> (amps)	I <sub>sat</sub> <sup>3</sup> (amps) 15% rolloff	I <sub>sat</sub> <sup>4</sup> (amps) 30% rolloff	DCR (mΩ) maximum @ 20°C	Volt-µsec <sup>5</sup> (V-µs)
HC8-R15-R	0.175	39.0	43	76	0.80	1.5
HC8-R39-R	0.390	28.3	26	45	1.55	2.5
HC8-R75-R	0.766	18.8	18.5	32.7	3.40	3.5
HC8-1R2-R	1.32	16.0	14.4	25.5	4.70	4.5
HC8-1R9-R	1.90	12.4	11.8	20.9	7.7	5.5
HC8-2R6-R	2.65	10.2	10.0	17.7	11.4	6.5
HC8-3R5-R	3.52	8.5	8.7	15.3	16.5	7.5
HC8-4R5-R	4.52	8.0	7.7	13.5	18.6	8.5
HC8-5R6-R	5.65	6.7	6.9	12.1	26.3	9.5
HC8-6R9-R	6.90	6.4	6.2	10.9	28.9	10.5
HC8-8R2-R	8.27	5.5	5.7	10.0	39.6	11.5
HC8-100-R	9.77	5.2	5.2	9.2	43.6	12.5
HC8-150-R	15.02	4.1	4.2	7.4	68.6	15.5
HC8-220-R	21.40	3.4	3.5	6.2	99.5	18.6
HC8-330-R	31.65	2.7	2.9	5.1	154	22.6
HC8-470-R	47.28	2.2	2.4	4.2	237	27.6

- Open Circuit Inductance (OCL) Test Parameters: 100kHz, 1.0Vrms, 0.0A<sub>dc</sub>, @ +25°C
- I<sub>rms</sub>: DC current for an approximately ΔT of 40°C without core loss. Derating is necessary for AC currents. Pad layout, trace thickness and width, airflow, and proximity of other heat generating components will affect the temperature rise. It is recommended that the temperature of the part not exceed 155°C under worst case conditions verified in the end application.
- Peak current for approximately 15% rolloff @+20°C
- Peak current for approximately 30% rolloff @+20°C
- Applied Volt-Time product (V-µs) across the inductor. This value represents the applied V-µs at operating frequency necessary to generate additional core loss which contributes to the 40°C temperature rise. De-rating of the I<sub>rms</sub> is required to prevent excessive temperature rise. The 100% V-µs rating is equivalent to a ripple current I<sub>pp</sub> of 20% of Isat (30% rolloff option).
- Part number definition: HC8-XXX-R  
 HC8 = Product code and size  
 XXX = Inductance value in uH. R = Decimal point. If no R is present then last character equals number of zeros  
 -R suffix indicates RoHS compliant

**Dimensions—mm**

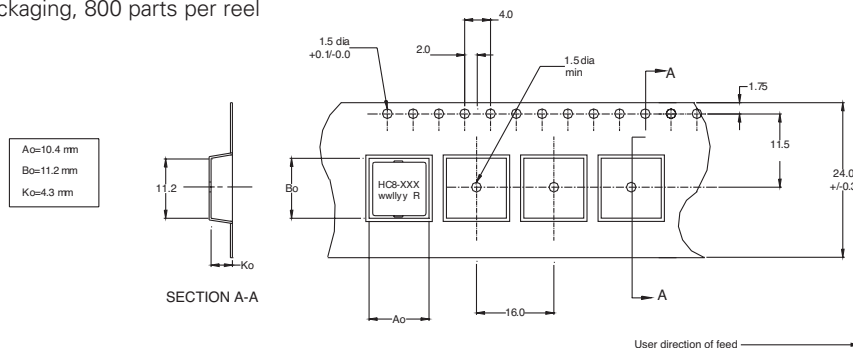


Part marking: HC8= (Product code and size)-xxx=(inductance value in uH, R= decimal point. If no R is present then last character equals number of zeros. wwlyy=date code, R=revision level

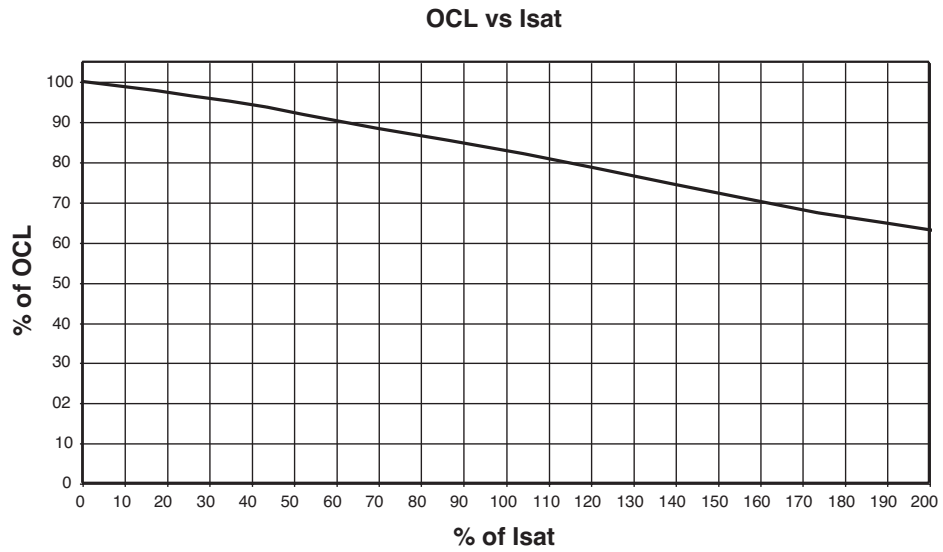
Tolerances are ±0.2 millimeters unless stated otherwise  
 All soldering surfaces to be coplanar within 0.1 millimeters  
 Do not route traces or vias underneath the inductor

**Packaging information—mm**

Supplied in tape and reel packaging, 800 parts per reel

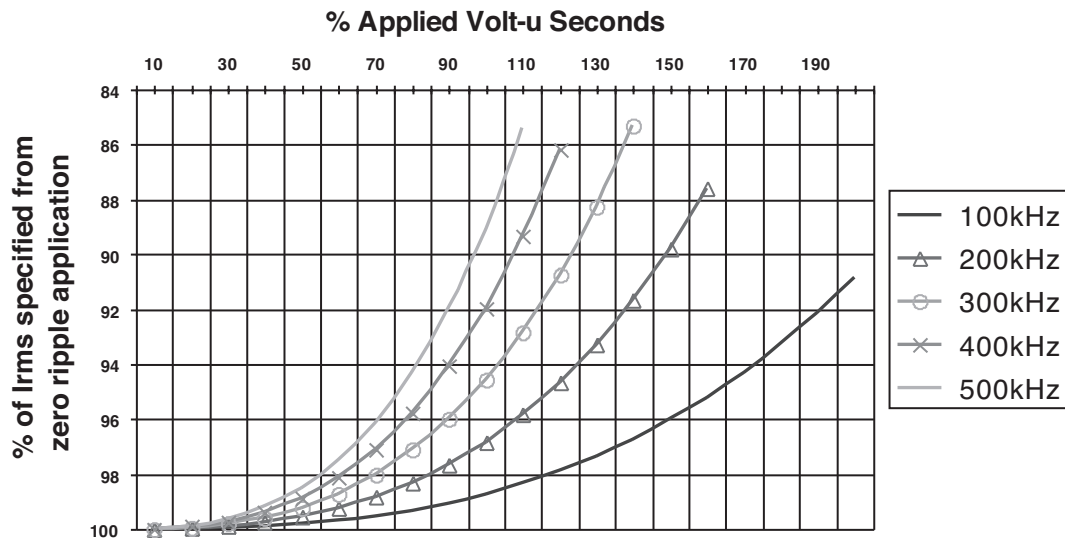


Inductance characteristics



Core loss

### Irms DERATING WITH CORE LOSS



**Solder reflow profile**



**Table 1 - Standard SnPb Solder ( $T_C$ )**

Package Thickness	Volume mm <sup>3</sup> <350	Volume mm <sup>3</sup> ≥350
<2.5mm)	235°C	220°C
≥2.5mm	220°C	220°C

**Table 2 - Lead (Pb) Free Solder ( $T_C$ )**

Package Thickness	Volume mm <sup>3</sup> <350	Volume mm <sup>3</sup> 350 - 2000	Volume mm <sup>3</sup> >2000
<1.6mm	260°C	260°C	260°C
1.6 - 2.5mm	260°C	250°C	245°C
>2.5mm	250°C	245°C	245°C

**Reference JDEC J-STD-020D**

Profile Feature	Standard SnPb Solder	Lead (Pb) Free Solder
Preheat and Soak		
• Temperature min. ( $T_{smin}$ )	100°C	150°C
• Temperature max. ( $T_{smax}$ )	150°C	200°C
• Time ( $T_{smin}$ to $T_{smax}$ ) ( $t_s$ )	60-120 Seconds	60-120 Seconds
Average ramp up rate $T_{smax}$ to $T_p$	3°C/ Second Max.	3°C/ Second Max.
Liquidous temperature ( $T_L$ )	183°C	217°C
Time at liquidous ( $t_L$ )	60-150 Seconds	60-150 Seconds
Peak package body temperature ( $T_p$ )*	Table 1	Table 2
Time ( $t_p$ )** within 5 °C of the specified classification temperature ( $T_C$ )	20 Seconds**	30 Seconds**
Average ramp-down rate ( $T_p$ to $T_{smax}$ )	6°C/ Second Max.	6°C/ Second Max.
Time 25°C to Peak Temperature	6 Minutes Max.	8 Minutes Max.

\* Tolerance for peak profile temperature ( $T_p$ ) is defined as a supplier minimum and a user maximum.

\*\* Tolerance for time at peak profile temperature ( $t_p$ ) is defined as a supplier minimum and a user maximum.

Life Support Policy: Eaton does not authorize the use of any of its products for use in life support devices or systems without the express written approval of an officer of the Company. Life support systems are devices which support or sustain life, and whose failure to perform, when properly used in accordance with instructions for use provided in the labeling, can be reasonably expected to result in significant injury to the user.

Eaton reserves the right, without notice, to change design or construction of any products and to discontinue or limit distribution of any products. Eaton also reserves the right to change or update, without notice, any technical information contained in this bulletin.

**Eaton**  
**Electronics Division**  
 1000 Eaton Boulevard  
 Cleveland, OH 44122  
 United States  
 www.eaton.com/elx

© 2015 Eaton  
 All Rights Reserved  
 Printed in USA  
 Publication No. 4120  
 October 2015

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are property of their respective owners.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А